

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 11 月 17 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）</div>
---------------	--

	<p>中大容量 NOR Flash 也正在逐步推向市场。另外，公司终端客户大部分为工业、网通等对产品稳定性较高的客户，公司的销售策略为各行业的头部客户，正在积极的进行客户拓展工作。</p> <p>3、SLC NAND 产品与 3D NAND 有哪些区别？</p> <p>答：NAND Flash 即数据型闪存芯片，分为两大类：大容量 NAND Flash 主要为 MLC、TLC NAND Flash 或 3D NAND Flash，擦写次数从几百次至数千次，多应用于大容量数据存储；小容量 NAND Flash 主要是 SLC/MLC NAND Flash，可靠性更高，擦写次数达到数万级以上。公司 NAND Flash 产品属于 SLC NAND Flash，广泛应用于网络通讯、监控安防、工业控制、机顶盒、打印机、穿戴式设备等。</p> <p>4、公司的 MCP 产品的成长性如何展望？</p> <p>答：公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的低功耗 1.8v SLC NAND Flash 闪存芯片与低功耗设计的 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等平台通过认证，被广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等产品。公司将积极配合客户进行从 3G、4G 模块向 5G 模块的切换，以及车联网模块客户的持续导入工作。</p> <p>5、东芯与砺算作为联营企业有哪些发展方向上的协同性？</p> <p>答：公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，对外投资砺算科技是公司以上战略的重要举措。双方可以通过技术团队的交流互补、促进双方设计能力的提升；双方可以通过协同设计，通过软硬件适配、工艺优化等合作方式，促进双方产品在性能、功耗等方面进行优化和提升；双方也可以结合各自领域的研发能力，为客户提供定制化产品的开发服务，提升公司的核心竞争力。公司坚信，通过深化与砺算的合作，能够强化公司核心竞争力。</p>
日期	2025年11月17日